# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

62-098307

(43)Date of publication of application : 07.05.1987

(51) Int. CI.

G02B 6/24

(21) Application number : 60-239162

(71) Applicant: ORIGIN ELECTRIC CO LTD

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22) Date of filing:

25, 10, 1985

(72) Inventor: YANO KENJI

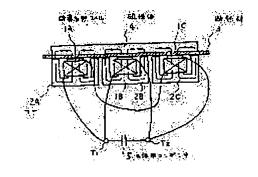
KATAGIRI TOSHIAKI

## (54) METHOD AND DEVICE FOR HEATING REINFORCING MEMBER FOR OPTICAL FIBER SPLICING PART

(57) Abstract:

the plastic coating of a fusion-splicing part and to prevent transmission loss from increasing by carrying out induction heating so that the center part side of a reinforcing member arranged at the splicing part of an optical fiber core reaches a Curier point earlier than end part sides. CONSTITUTION: When induction heating coils 1AW1C are equal in the number of turns and also equal in inductance, the composite inductance of the coils 1A and 1C is about twice as large as that of the coil 1B because the coils 1A and 1C are connected in series. A current flowing through the coil 1B is therefore about twice as large as a current flowing through the coils 1A and 1C arranged on both sides of the coil 1B. Consequently, the center part side of a

PURPOSE: To reduce the deformation, etc., of



magnetic body 4 rises in temperature earlier than the end part sides and reaches the Curier point firstly, and the part increases in magnetic permeability and decreases in inductance. Consequently, the magnetic resistance of a magnetic path including the center part side of the magnetic body 4 decreases and the current flowing through the center coil 1B increases to reduce the current flowing through the coils 1A and 1C correspondingly; and both end part sides are therefore heated to a less extent, and consequently their temperature rise is suppressed.

LEGAL STATUS

			. •	<b>、</b>
			,	
		~		
	,			
•				

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

		·	
		·	

①特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 98307

@Int\_Cl\_4

識別記号

厅内整理番号

@公開 昭和62年(1987)5月7日

G 02 B 6/24

K - 7610 - 2H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

図発明の名称

光ファイバ接続部用補強部材の加熱方法及び装置

**到特 願 昭60-239162** 

**舜出** 願 昭60(1985)10月25日

⑫発 明 者 谷 野

賢可

東京都豊島区高田1丁目18番1号 オリジン電気株式会社

内

**60**発明者 片桐

敏 昭

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話株式会社茨城電気通信研究所内

⑪出 願 人

オリジン電気株式会社

東京都豊島区高田1丁目18番1号

の出願人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

aa 🔐 📽

1. 発明の名称

光ファィバ接続部用補強部材の

加熱方法及び装置

#### 2.特許請求の範囲

② 光ファイバ接続部に配置された磁性体を複数の部分に分けて誘導加熱する装置において、 前記磁性体の中央部側、端部側を夫々少くとも 含む複数の磁路を形成するように複数のコアの 磁脚を前記磁性体に対設すると共に、前記磁性 体の端部側に比べて中央部側を通る磁束が多く なるよう選ばれたインダクタンスを有するコイ ルを前記各コアに 1 つ以上巻装し、 これらコイ ルの内、 中央部側のコイルと端部側のコイルを 並列接続したことを特徴とする光ファイバ接続 部用補強部材の加熱装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

〔産薬上の利用分野」

本発明は光ファイバ心線接続部の補強部材を加熱する加熱装置に関する。

#### 〔従来の技術〕

光ファイバ心線の接続方法として、接続する 光ファイバ心線を突き合せ、加熱線階接続する 方法がある。この場合、接続部の機械的強度が 十分でないので、種々な方法で補強することが 提案されている。例えば特開昭58-23006 号公戦で開示された発明においては、オ4 図 、(B) に示すように、融階接続部における光フ アイバ心線6とそのブラスチック被優7 に熟容 脚性の接着剤8 が設けられた磁性体4 と熱収 上記加熱方法としては、例えばコイル1A・1Cよりもコイル1Bにより多くの電流を流すか、コイル1Bに電流を流した後一定時間をおいてコイル1Aと1Cに電流を流すことが記載されている。これにより熱収縮チューブ9は、

### [作用]

磁性体の中央部側が端部側より先にキューリー点に達することにより、磁性体の中央部側の 磁気低抗が溶部側のそれより小さくなり 中央 部側を加熱するためのコイルを流れる電流が増大し、これに伴い端部のでであれる。 できるの はな料を追び キュー り点を変えることに を の は 世体の は と 制御的に行うことができる。 〔 尖施例〕

先ナオ1四及びオ2凶により本発明の一実施例について説明する。

誘導加熱コイル1A,1B,1Cは夫々対応するE型コア2A,2B,2Cの中央田岬に巻接されており、コイル1Aと1Cは直列接続されている。絶談材料からなる断熱材3は誘導加熱コイル1A~1Cの各函與の平坦な頂部とオ

最初にその中央部が収縮し、そして順次空気を 端部側に押し出しながら尚端部へ向けて収縮する。この結果、熱収縮チューブ9内の空気は完 全に排出され、伝達損失と機械的強度に優れた 補強部を得ることができ、この方法は非常に効 朱的である。

## [発明が解決しようとする問題点]

光ファイバ心敏接続部に配置された補強部材

4 図に示したような補強部材の内の磁性体 4 (他は図示するのを省略)との間に設けられている。コンデンサ 5 は共扱用コンデンサであり、端子 T1 と T2 間にはこのコンデンサ 5 と並列に、コイル 1 B、及び直列接続されたコイル 1 A と 1 Cが互いに並列になるよう、接続されている。

オ2図において、Eは商用の交流電圧を変圧、 し、整流する直流電源、Cは平滑用コンデンサ、 1は誘導加熱コイル、Lはインダクタ、Sは MOSFETのようなスイッチング半導体素子、 及びDは駆動回路である。

次にこの装置の動作について説明する。

駆動回路 D は、誘導加熱コイル 1 のインダクタンスとコンデンサ 5 のキャパシタンスとによる共振周破数にほぼ等しい 周破数で、スイッチング半導体素子 S をオン、オフさせる。このととは共振の尖鋭度 Q が大きい状態で装置を動作させることになり、 電力損失を小さくできることが知られている。ここで、誘導加熱コイル 1

のインダクタンスはオー図における誘導加熱コ イル1A , 1 B , 1 C の合成インダクタンスで ある。コイル1A~1Cの巻数がすべて等しく、 またインダクタンスもすべて符しいとすれば、 コイル1Aと1Cは直列接続されているので、 その合成インダクタンスはコイル1Bのインダ クタンスのほぼ2倍となる。従つて、スイッチ ング半導体素子の動作によつて誘導加熱コイル 1 B を流れる電流は、その両側に配置されたコ イル1Aと1Cを流れる電流のほぼ2倍となる。 各誘導加熱コイルを流れる電流は、才1凶にお いて矢印で示すように、対応するE型コア2A ~ 2 C に夫々の電流値に応じた磁束を誘起し、 これら誘束は夫々対応するコアの磁脚と補強部 材の磁性体4とからなる磁路を通流する。コイ ル 1 B により磁性体 4 の中央部側に誘起された 磁東は、夫々のコイル1 A . 1 C により磁性体 4の端部側に失々誘起された磁束より多いので、 **磁性体4の中央部側はその端部側より強く加熱** される。従つて、磁性体4の中央部側の温度は

その端部側より速く上昇し、先ず磁性体4の中

央部側の温度がキューリー点に達する。磁性体

4 の中央部側がキューリー温度に達すると、 そ

の部分の透磁率が降下し、インダクタンスも低

下する。よつて磁性体4の中央部側を含む磁路

の磁気抵抗が減少し、とれに伴い中央の誘導加

更に図示していないが、誘導加熱コイル1B を流れる電流を検出し、この電流がある設定レ

限される。そして適当な時点でスイッチング半

導体業子をオフ状態にすればよい。

ベル以上に上昇するとき、設定時間後にスイツチング半導体器子をオフ状態にラッチすれば、 磁性体の中央部がキューリー点に達した後、好ましい時点で自動的に加熱を中止することが出来る。また、補強材の各種条件、及び各種加熱 条件などを予めマイコンにメモリさせておくと とにより、複雑な条件に対しても簡単なキー操 作のみで、自動的に最適な加熱を行うことが出来る。

尚、ここで断熱部材3は加熱時にB性体4の 下面から各コア及び各コイルに低性体の熱が伝達されるのを防ぐ。これにより低性体の加熱時には温度上昇が速くなり、またその冷却時も各コア及びコイルの熱的影響がないので冷却が良好に行われる。

また、コアは低性体に比べて導 W 率がはるか に小さく、比透磁率も小さいフェライトコアを 用いるのが、 熱損失の面から好ましい。

次に分る図に示す別の一尖施例では、コの字 状コア2A~2Dを用い、それらの各無脚に図 尚、更に多数の磁路を形成した場合には必要なだけコアを用い、所定の磁脚に1個又は複数個のコイルを巻接してもよい。また以上の実施例ではコイルの並列接続数を2で説明したが、 これに似ることはなく任意でよい。

〔発明の効果〕

## 4. 図面の簡単な説明

オ1 図及びオ2 図は本発明の一実施例を説明するための図、オ3 図は本発明の他の一実施例を示す図、オ4 図(A) ・(B) は従来例を示す図である。

1 , 1 A ~ 1 E … 妨海加熱コイル 2 A ~ 2 D … コア 3 … 断熱材

4 … 磁性体

5 … 共振用コンデンサ

オリジン覧気株式会社 特許出額人 日本電信電話 株式会社

